

瑞昱半導體獎助學金申請辦法

1、 目的

為深化與學校教授的產學合作，並與國立臺灣師範大學產創學院建立長期合作關係，協助進行產業研究發展，培育頂尖高科技研發人才並獎勵優秀學子，提昇碩士研究生務實致用研發能力，特設置本獎助學金辦法

2、 申請資格

- 1、 在學之國立臺灣師範大學產創學院「AI跨域應用研究所」碩士班一般生。
- 2、 畢業後(需服役者於役畢後)有意願到本公司任職者。
- 3、 未與其他公、私立機構約定於畢業後(或役畢後)為履行任職義務而受領獎助學金或類似性質之金額者。
- 4、 須經本公司審核通過者始為獲獎助研究生。

3、 獎助名額

一名

4、 獎助方案

1. 本公司自2025年8月1日起至2026年7月31日止，提供獎學金15萬元予碩士班研究生，委由國立臺灣師範大學產創學院於2026年3月31日代為發放。
2. 畢業後經面試優先任用，工作表現優異者享有優異的薪資、分紅及年終獎金。

5、 申請時間、文件與程序

- 1、 申請時間: 即日起至2025年11月30日

2、 申請文件:

1. 獎助學金申請表
2. 歷年在學成績單(學士班、碩士班及名次證明)及考取碩士班錄取書證明。
3. 學生證及身份證正反兩面影本
4. 個人履歷、自傳(至少600字，包括個人優缺點及未來規劃等)、研究計劃、專題報告、電路設計創作(或參加相關競賽成績)及其他有利審查資料(如各類技能或其它外語檢定之相關證明文件)。
5. 指導教授推薦函
6. 銀行或郵局帳戶影本

3、 申請程序

1. 於申請截止日前，將申請文件交由台師大產創學院代為收件，
聯絡人:王冠雯 小姐
2. 符合申請資格者，本公司將安排面試事宜。
3. 面談後錄取者，本公司將同時以電話及email通知，錄取者須於接獲通知之日起一周內寄回簽署完成的2份「碩士研究生獎助合作合約書」正本，逾期視同放棄。

6、 權利及義務

- 1、 受獎助生取得碩士畢業證書後(須服役者於役畢後)十日前，以書面或電子郵件告知本公司有關畢業(或役畢)一事，以利安排任用事宜，但本公司仍保有依當時情況決定是否任用之完全權限。若本公司受通知後確認不任用，受獎助生在本公司之任職義務即予解除。
- 2、 受獎助生經本公司同意任用後，應至本公司連續任職一定之期間，任職期間應至少與本公司資助受獎助金獎助學金之期間相同，並依本公司獎助合作合約內容履約。任職者其薪資與職位依本公司規定以碩士學歷核定，福利與本公司一般正式員工相同。
- 3、 若受獎助生畢業後到本公司服研發替代役，其任職服務之役期列入履約年限計算。
- 4、 受獎助之碩士生於取得碩士學位畢業後，應屆錄取博士班並完成入學報到，若中途輟學或法定修業年限期滿仍無法畢業者，仍可以碩士資格至本公司任職履約。
- 5、 受獎助生知悉或持有本公司任何業務、產品或技術上之機密(以下簡稱「機密資訊」)，應負保密責任，採取所有合理措施來保護「機密資訊」，且應以不低於保護自己相同性質之注意義務來維持「機密資訊」之秘密性。

7、 獎助學金返還

- 1、 受獎助生若於獎助期間有下列任一事由，本公司得逕自停止給付獎助學金，受獎助生應返還自本公司已受領之獎助學金。
 1. 與其他公、私立機構約定於畢業後(或役畢後)為履行任職義務而受領獎助學金或類似性質之

金額。

2. 因遭退學、中途輟學或法定休業年限仍無法畢業或其他理由離校，若之後復學，獎助學金領取資格亦已消滅不得回復。
3. 獎助期間內自願放棄接受獎助。
4. 受獎助之碩士生於取得碩士學位畢業後，應屆錄取博士班並完成入學報到，若中途輟學或法定修業年限期滿仍無法畢業時，自願放棄到本公司任職或到其他公司任職者。
5. 受獎助生已到職後，因個人因素於履約年限屆滿前任意終止聘僱關係(含留職停薪)，或發生勞動基準法第十一條第五款、第十二條各款情事或有其它重大違反法令行為，而任職未滿上述履約年限，**應返還已受領之獎助學金。**
- 2、 返還方式:受獎助生於接獲本公司返還獎助學金之通知後，應於十日內以電匯方式匯款至本公司指定銀行帳戶。
- 8、 本辦法如有未盡事宜之處，悉由本公司解釋之。

獎助學金申請表

面試日期： 年 月 日

基 本 資 料 (註記「*」為非必填欄位)									
姓名				身份證字號				請 貼 照 片	
*出 生 地	省(市) 縣(市)			*出 生 日 期	年 月 日				
*身 高	公分			*體 重	公斤				
*婚 姻 狀 況	☐ 未婚 ☐ 已婚			血型	☐ O ☐ A ☐ B ☐ AB				
日/夜 電話	() ()			手機	()				
E-mail address									
個人網站									
戶籍地址	(郵遞區號□□□)								
通訊地址	(郵遞區號□□□) ☐ 同戶籍地址								
是否曾申請 免服兵役 檢查(女生免填)	☐ 否, 目前沒有可申請之項目。 ☐ 否, 但未來有可能會提出申請。申請原因: _____ ☐ 是, 目前正在申請複檢當中。申請原因: _____								
親 屬 狀 況	稱 謂	姓 名	服 務 機 構	職 稱	親 屬 狀 況	稱 謂	姓 名	服 務 機 構	職 稱
任職瑞昱親友									

學 歷 資 料

學歷	學 校 名 稱	科、系、所/組別	年 制					間 制		入學年月	離校年月	畢業	
			1	2	3	4	5	日	夜			是	否
高 中													
專 科													
大 學													
研究所													
博 士													
其 他													

指 導 教 授 及 論 文/ 專 題 摘 要	▶指導教授： ▶論文方向或研究題目/專題摘要：												
---------------------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

專 長													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

得獎 或 發明													
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

成績 排名					發表 期刊								
----------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

語 文 / 社 團 / 訓 練

語 文 能 力	英 文	☐ 精通	☐ 普通	☐ 略懂	參 加 社 團	學會(社團)名稱		擔 任 職 位	
	日 文	☐ 精通	☐ 普通	☐ 略懂					
	其他：	☐ 精通	☐ 普通	☐ 略懂					
	其他：	☐ 精通	☐ 普通	☐ 略懂					

考 試	考 試 類 別		考 試 機 構		考 試 日 期		證 件 名 稱 字 號	

曾 受 訓 練	訓 練 科 目			訓 練 機 構			起 迄 日 期		

工作經驗

請從最近任職之工作機構開始填起, 任用起迄年月請以右列格式填寫, 例: 2015.05

工作經驗	工作機構	起迄年月	月薪	主管姓名及職稱	聯絡電話	離職原因
工作經驗	1	~				
	工作內容				職稱:	
	2	~				
	工作內容				職稱:	
	3	~				
	工作內容				職稱:	
個性簡述						

■請填寫以下這份問卷, 以便讓我們更了解您, 謝謝。【請打✓, 可複選】

1、 曾修習課程中, 您較專長或較有興趣之項目

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| ☐ 演算法 | ☐ 光纖通信 | ☐ 無線通信 | ☐ 資料結構 |
| ☐ 通訊協定 | ☐ 元件物理 | ☐ 錯誤更正碼 | ☐ 半導體物理 |
| ☐ 作業系統 | ☐ 類神經網路 | ☐ RF電路設計 | ☐ 組合語言 |
| ☐ 通信網路理論 | ☐ 固態電子元件 | ☐ 微處理機 | ☐ 數位通信系統 |
| ☐ 積體電路元件 | ☐ 計算機圖學 | ☐ 語音信號處理 | ☐ 微波工程 |
| ☐ 計算機輔助設計 | ☐ 數位信號處理 | ☐ 邏輯設計 | ☐ 網站架設與管理 |
| ☐ 數位影像處理 | ☐ 數位積體電路設計 | ☐ 計算機組織 | ☐ 可適性信號處理 |
| ☐ 類比積體電路設計 | ☐ 計算機架構 | ☐ 資料壓縮 | ☐ 其他_____ |

二、 熟悉的Tools或Languages

- | | | | | |
|--------------------------|---------|---|------------------------------------|--------------------------------|
| ☐ | SPICE | ☐ Assembly | ☐ NT | ☐ SPW |
| ☐ | Verilog | ☐ OS/RTOS | ☐ ICE | ☐ Opus |
| ☐ | Apollo | ☐ HDL/VHDL | ☐ ICCAP | ☐ ORCAD |
| ☐ | C/C++ | ☐ Oracle Data Base | ☐ Astro/ICC | ☐ |

Windows

- | | | | |
|--------------------------|----------|--|----------------------------------|
| ☐ | Simulink | ☐ SOC Encounter | ☐ 其他_____ |
|--------------------------|----------|--|----------------------------------|

3、 希望應徵工作類別

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | 類比IC設計 |
| ☐ | 數位IC設計 |
| ☐ | Design Methodology / CAD設計 |
| ☐ | 系統設計(通訊網路、DSP、高頻電路、電腦週邊、影像處理、軟體設計....) |

您根據下列哪些消息前來申請獎助學金?【請打✓, 可複選】

☐ Realtek網站 ☐ 人力銀行 ☐ 報紙 ☐ 校園徵才 ☐ 雜誌 ☐ 親友介紹 ☐ 其他: _____

本人同意瑞昱半導體股份有限公司審查本表所填各項資料, 如有虛報情事, 願無條件接受解職處份。

填寫人簽章: _____ 日期: _____

瑞昱獎助學金申請表填寫提醒事項

瑞昱半導體是遵守政府法令與重視人力資源的企業，為維護您個人資料之合理使用，當您選擇填寫本公司之獎助學金申請表或主動繳呈您自行準備的履歷資料時，即視為您已閱讀「瑞昱獎助學金申請表填寫注意事項」全部內容，並同意遵守以下約定(以下您以「本人」簡稱，瑞昱半導體股份有限公司與所屬之子公司以「瑞昱企業集團」簡稱)：

注意事項：

- 由於獎助學金申請表及本人自行提供的履歷資料中含有個人資料，瑞昱半導體股份有限公司於蒐集履歷時，已依據個人資料保護法第八條之規定，告知本人以下注意事項：
- (一)瑞昱半導體股份有限公司蒐集之資料(包含識別類、特徵類、家庭情形、社會情況、教育、技術或其他專業、受僱情形等資訊)，僅限於提供瑞昱企業集團人才招募相關用途及瑞昱企業集團所在地區之使用。
- (二)本人同意瑞昱企業集團可透過電話、電子郵件、網際網路、書面及傳真等方式，針對本履歷資料個案之本人進行聯繫、分發邀約或拜訪。
- (三)本人同意瑞昱企業集團可永久利用本人填寫、提供之相關資料內容。
- (四)本人同意將填寫之獎助學金申請表及個人履歷內之資訊，無償且不附帶任何條件提供予瑞昱企業集團蒐集、紀錄等處理、傳輸及人才招募相關目的之利用。
- (五)本人瞭解提供個人完整履歷資訊，係有助於現階段求職或未來職涯發展相關申請之機會；反之，則可能造成聯繫或機會之影響。
- (六)以上內容是否有不同意、需要調整，
☐ 無。

☐ 有，懇切您明確的文字陳述：

(如無文字陳述，應視為同意本獎助學金申請表填寫提醒事項)。

權利事項：

您可透過本公司人力資源專員，進行查詢、閱覽、請求複製本、補充或更正、請求停止蒐集、處理、利用或刪除個人資料內容，連絡方式為週一至週五09:00~18:00，請洽03-578-0211 轉分機11515 瑞昱人資招募專員。

(請浮貼)
本人已了解並同意上述注意事項內容，親筆簽名：
身分證反面

(請浮貼)
學生證正面

尊重與正確使用每一份人才履歷資料是我們的職責，請您放心！

瑞昱半導體，預祝您 順利成功！